

# 第39回 ネプコン ジャパン 出展のお知らせ

日本シイムケイは、豊かで夢のあるモビリティ社会の実現を目指す、車載信頼性をベースとしたプリント配線板技術を多数ご紹介いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会 期：2025年1月22日（水）～24日（金）

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟（東3ホール）

小 間 番 号：E25-8

